

100A、150V N沟道增强型场效应管

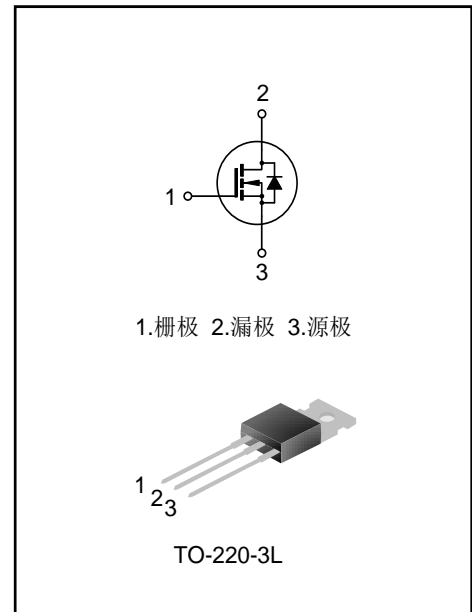
描述

SVGP157R5NT N 沟道增强型功率 MOS 场效应晶体管采用士兰的 LVMOS 工艺技术制造。先进的工艺及元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于不间断电源及逆变器系统电源管理。

特点

- ◆ 100A, 150V, $R_{DS(on)}$ (典型值) = 6.2mΩ @ $V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVGP157R5NT	TO-220-3L	P157R5NT	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	参数值	单位
漏源电压	V_{DS}	150	V
栅源电压	V_{GS}	± 20	V
漏极电流	I_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	100
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	63
漏极脉冲电流	I_{DM}	400	A
耗散功率 ($T_C=25^{\circ}\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	260	W
		2.1	W/ $^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	825	mJ
工作结温范围	T_J	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参数	符号	参数值	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.48	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

关键特性参数(除非特殊说明, $T_J=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	150	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=150\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	--	--	1	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=100\text{A}$	--	6.2	7.5	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=8\text{V}, I_D=50\text{A}$	--	6.4	7.7	$\text{m}\Omega$
栅极电阻	R_G	$f=1\text{MHz}$	--	4.6	--	Ω
输入电容	C_{iss}	$f=1\text{MHz}, V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=75\text{V}$	--	5223	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	689	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	14	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=75\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, R_G=1.6\Omega, I_D=50\text{A}$ (注 2, 3)	--	23	--	ns
开启上升时间	t_r		--	48	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	61	--	
关断下降时间	t_f		--	22	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DD}=75\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, I_D=100\text{A}$ (注 2, 3)	--	74	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	34	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	13	--	

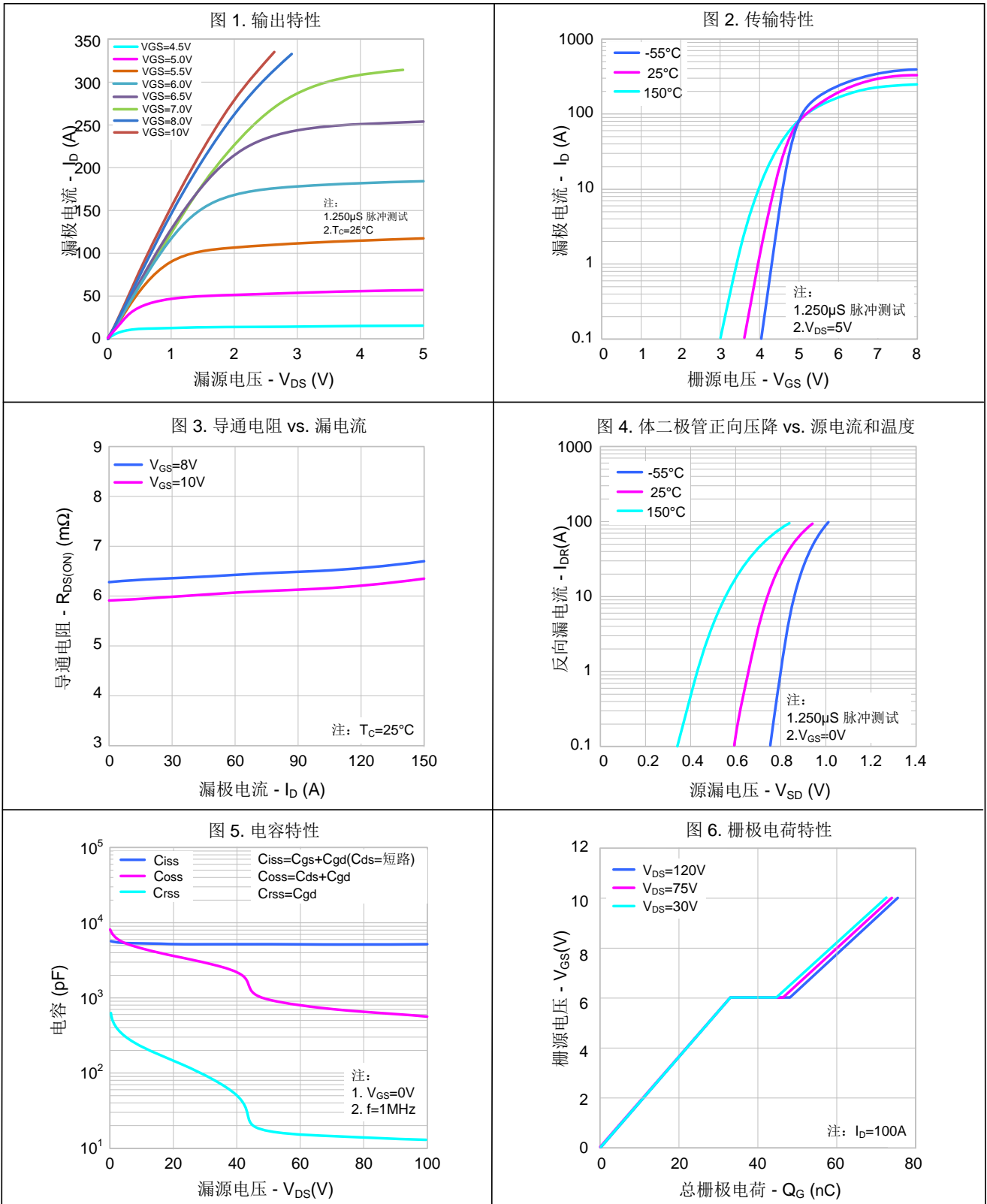
源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	100	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	400	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=100A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=100A, V_{GS}=0V,$ $dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 3)	--	119	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	421	--	nC

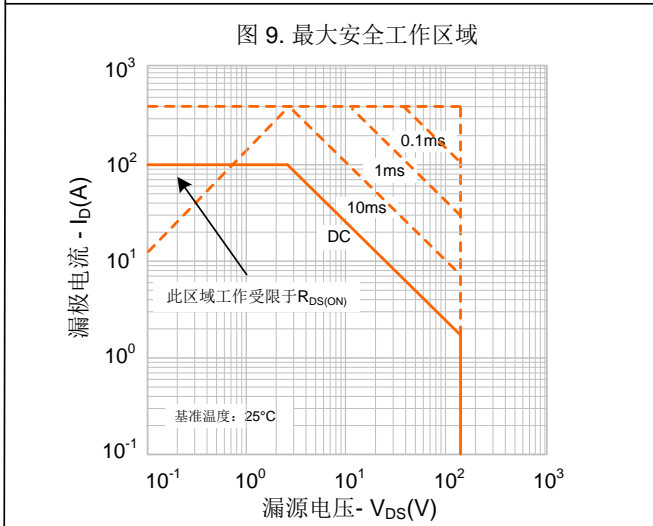
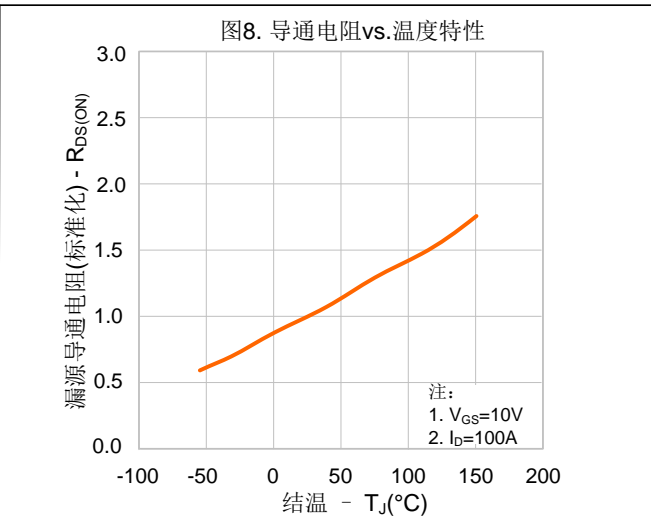
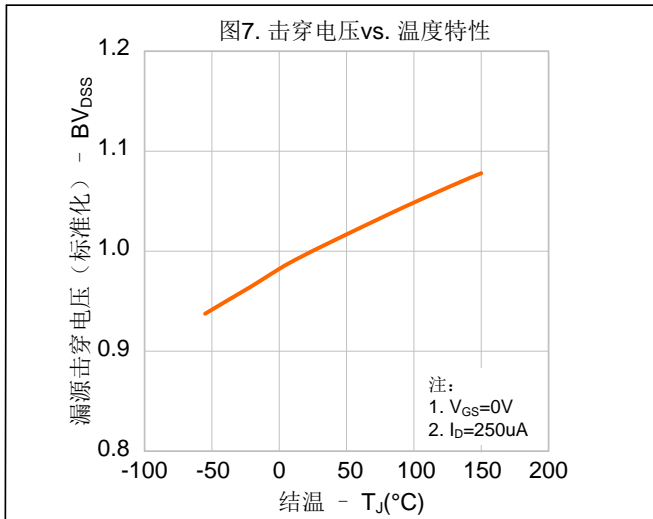
注:

1. $L=0.5mH, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

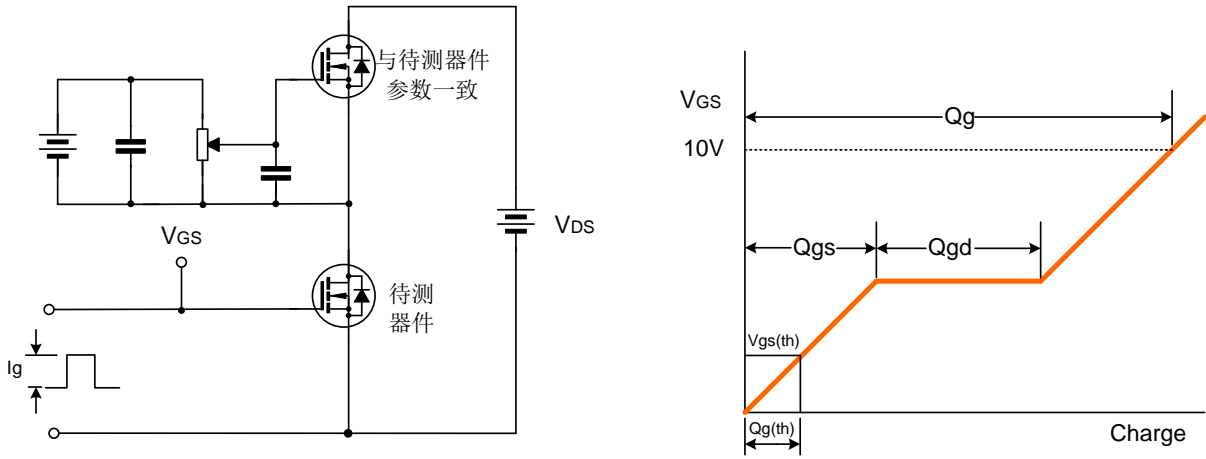


典型特性曲线 (续)

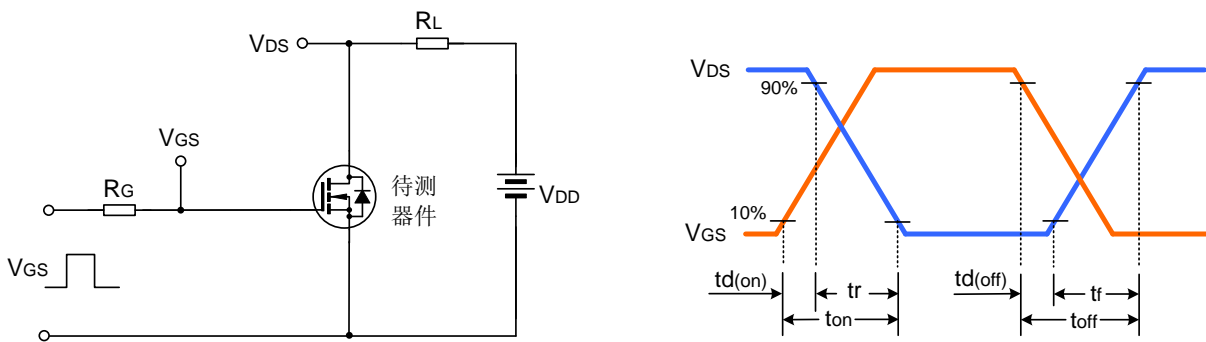


典型测试电路

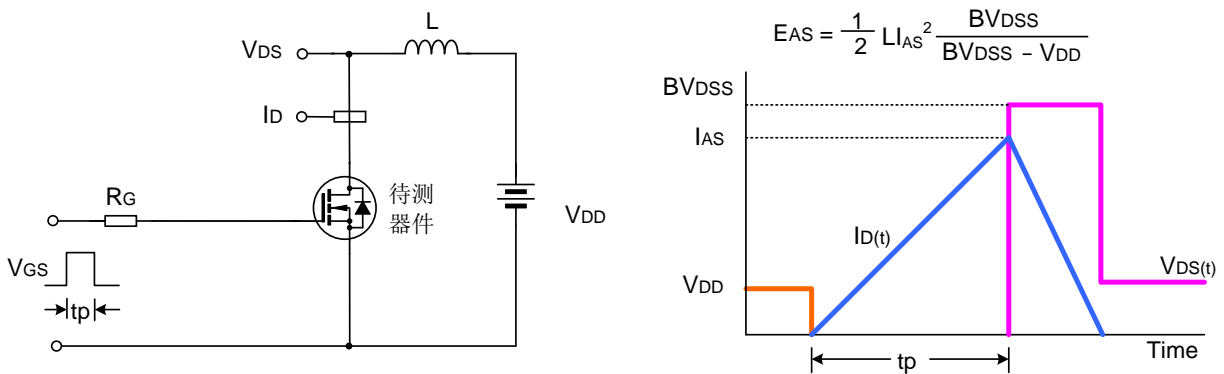
栅极电荷量测试电路及波形图



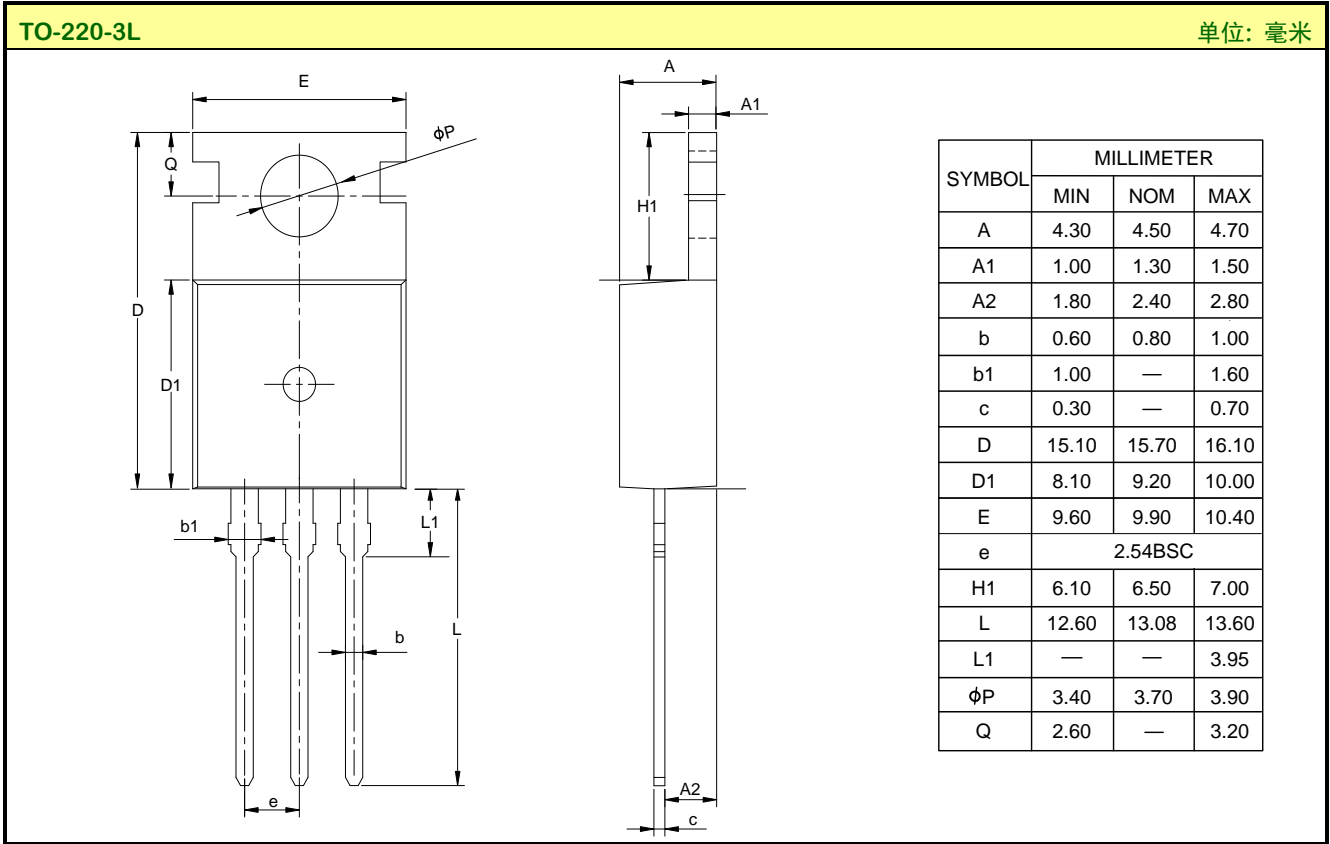
开关时间测试电路及波形图



EAS测试电路及波形图



封装外形图



重要注意事项:

1. 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料, 并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书, 包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值, 否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标, 如有疑问请与本公司联系。
6. 转售、应用、出口时请遵守中国、联合国、美国、日本、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
7. 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!
8. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SVGP157R5NT	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.1

修改记录:

1. 更新电气图和典型电路图;
 2. 更新重要注意事项;
 3. 更新标准化后的封装外形图
-

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-
-

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>SILAN\(士兰微\)](#)